

香大工学部生のための

入退場自由
服装自由

学内業界研究セミナー & 冬季インターンシップ^o説明会

各業界が直面している事業環境の変化とは？ その変化に企業はどのように取り組もうと
しているのか？ そこではどのような働き方・人材が求められているのか？
参加企業の説明を通して、業界研究の各論を学びましょう。
また、インターンシップやOB・OG懇談会などの案内説明も併せて行う企業もあります。

日時

12月17日(月) 13:00~16:30
(入退場自由)

会場

創造工学部キャンパス
6501, 6503, 6506教室

合同業界研究セミナー参加予定企業 *インターンシップやOB・OG懇談会などの案内説明も併せて行う予定

【素材】

日立金属

(特殊鋼、磁性材、素形材、電線材)

共英製鋼

(電炉最大手 建設用鋼材・リサイクル事業)

山陽特殊製鋼

(特殊鋼:日鉄住金グループ)

栗本鐵工所

(鋳鉄管等インフラ資材最大手)

【化学・医療/生活資材】

リブドゥコーポレーション

(介護用おむつ・手術用キット)

富士ベークライト

(超精密成形総合プラスチック成形メーカー)

【エンジニアリング・開発受託】

三菱電機プラントエンジニアリング

(発電所、鉄道電力システム、各種インフラの保守・管理)

日鉄住金テックスエンジ

(新日鐵住金Gr総合エンジニアリング)

シークス (自動車部品設計・電気電子設計)

【通信・情報システム】

NTT西日本グループ

三菱電機インフォメーション
システムズ

(インフラ・金融・生産管理・情報通信システム)

三菱電機マイコン機器
ソフトウェア

(通信・宇宙開発・画像処理・LSI設計・回路設計)

住友電工情報システム

(業務系システム・パッケージソフト開発)

【自動車・機械】

三菱自動車エンジニアリング

ハイレックス
コーポレーション

(自動車用コントロールケーブル世界最大手)

ビューテック

(自動車・新幹線向けガラス窓最大手)

川之江造機

(製紙業界向け大型機械)

三和ハイドロテック

(マグネットポンプ最大手)

鎌長製衡

(トラックスケール・計量器最大手)

【電気・電子】

TDK (電子部品・電子材料 世界最大手)

セコム

古河電気工業

(光ファイバー・ケーブル・電子部品)

ローム・ワコー

(パワー半導・ダイオード)

第一精工

(コネクタ・電子部品最大手)

マースエンジニアリング

(アミューズメント関連機器最大手)

パナソニック

デバイスシステムテクノ

(ASIC設計・ソフトウェア開発)

デンソーテンテクノロジ

(カーナビ・カーエレクトロニクス製品開発)

各企業による説明は1回30分程度です。多くのブースを訪問し、情報収集してください。

会場ご提供:香川大学工学部様 企画・運営:(有)フライトプランニング